

**深圳市燕麦科技股份有限公司**  
**关于召开十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日(星期五) 15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二）至 5 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [ir@yanmade.com](mailto:ir@yanmade.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 11 日发布公司 2025 年年度报告，于 2026 年 4 月 25 日发布 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年及 2026 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00 举行十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年及 2026 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理刘燕女士、财务负责人邝先珍女士、董事会秘书姜铁君先生、独立董事邹海燕先生、独立董事陈寿先生。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00 通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二）至 5 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@yanmade.com](mailto:ir@yanmade.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0755-23243087

邮箱：[ir@yanmade.com](mailto:ir@yanmade.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司  
2026年4月25日